

证券代码：300724

证券简称：捷佳伟创

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
投资者活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	捷佳伟创2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2024年5月7日 15:00-16:30
地点	深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈”栏目
公司接待人员姓名	董事长：左国军 独立董事：陈亚盛 财务负责人、副总经理：金晶磊 董事会秘书、副总经理：谭湘萍
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1.请问公司在半导体的布局？</p> <p>答：公司布局半导体4至12吋批式及单晶圆刻蚀清洗湿法工艺设备，这两年持续拿到头部芯片企业的订单，今年中标了碳化硅整线湿法设备订单，并且还有更多的整线订单正在接洽中。除了湿法设备以外，公司在第三代半导体的碳化硅高温热处理工艺设备也出货给了半导体头部企业。半导体是一个很大的市场，也是公司重点开拓的领域，公司会继续引入行业人才扩大投入，发展公司的半导体业务。谢谢！</p> <p>2.请问公司今年上半年海外订单销售情况？</p> <p>答：您好，随着海外本土光伏产业的发展、国内电池片企业海外布局以</p>

及技术迭代的加速，公司海外订单在持续增加，谢谢。

3.请问 2023 年公司签订 300 多亿订单，但公司只公布 70 多亿合同，公司是否涉嫌重大信息遗漏规定。

答：您好，2023 年行业扩产企业及订单数量较多，公司严格按照相关法律法规的规定对达到披露标准的日常经营重大合同进行信息披露，谢谢。

4.请问截止一季报公司在手订单多少？

答：您好！公司目前在手订单以 TOPCon 为主，今年行业的产线升级改造、持续的新建产能需求以及海外的加速扩产，同时公司加大布局新技术路线，持续为公司订单带来积极影响。谢谢！

5.您好，请问贵公司目前的在手订单有多少？

答：您好！公司目前在手订单以 TOPCon 为主，今年行业的产线升级改造、持续的新建产能需求以及海外的加速扩产，同时公司加大布局新技术路线，持续为公司订单带来积极影响。谢谢！

6.您好！请问贵公司对于今年行业扩产的预期

答：您好！今年来看光伏电池行业扩产仍以 TOPCon 技术路线为主，一些拥有 PERC 产能的企业今年在做 PERC 产能升级改造成 TOPCon 产能，一些头部企业在今年会新建 TOPCon 产能，同时海外扩产需求也在持续增长。谢谢！

7.请问公司如今年上半年业绩优秀，可以考虑半年送转或分红吗

答：感谢您对公司的关注和建议！

8.请问公司利润率逐季度提升的原因是什么？

答：您好！一是公司在设备验收中从 PERC 转向 TOPCon，公司在 TOP Con 路线中湿法设备和 pe-poly 市占率较高，新设备在导入期毛利率较高。二是与订单结构有关，其中整线订单和技术服务在销售上有更高的利润率。三是公司的成本管控效果持续体现，带来利润率的提升。谢谢！

9.您好，请问贵公司对 2024 年的业绩预期是多少？

答：您好！公司 2023 年订单持续增长，将在 2024 年陆续验收转化为收入。谢谢！

10.四季度销售商品提供劳务收到的现金为何突然增加那么多？

答：您好！销售规模增加，货款回收增加所致。谢谢！

11. 23 年公司研发人员增长 40%以上，主要布局在哪些领域？

答：捷佳伟创作为平台型公司，布局了多条技术路线，在光伏中，持续在 TOPCon、HJT、XBC、钙钛矿及叠层路线做研发，开发出成本更低、效率更高的设备。除了光伏，公司也加大了在半导体以及锂电卷绕设备的研发投入。

12.请问公司在光伏各技术路线的布局情况？

答：捷佳伟创致力于打造技术平台型公司，在 TOPCon、HJT、XBC、钙钛矿及叠层等各高效技术路线进行了全面布局，并推出具有优势及性价比的产品。目前 N 型电池技术迭代 P 型电池技术加速，TOPCon 电池产线扩线不断增加，公司自主研发的核心设备 pe-poly 设备持续获得市场认可，市场占有率稳步提升，在其他技术路线中，公司也持续拿到客户订单。

附件清单

无

日期

2024 年 5 月 7 日